工業技術研究院
Industrial Technology
Research Institute

採購規範書

品名：__模擬加熱模組
案號：A532006528

1. 目的/用途說明
   ＴＴＶ熱測試載具模擬高功率２０００Ｗ晶片加熱
2. 規格/功能需求
   規格:
   整體尺寸：介於 50 × 50 mm 至 80 × 80 mm。
   加熱功率：單片總額定加熱功率須達 1,500 W 以上。
   加熱分區：單區或多區加熱設計均可。
   數量: 1片。
3. 檢測/驗收標準
   驗收以三用電錶量測歐姆值為主，歐姆值以雙方同意之正式圖面為主，規格內即表示驗收完成。收貨後一週內驗收，若未收到不良反應即代表驗收完成。
4. 交貨期
   2026/12/18